

证券代码：688576

证券简称：西山科技

公告编号：2024-046

重庆西山科技股份有限公司

关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 调整前回购价格上限：不超过人民币 95.00 元/股（含）
- 调整后回购价格上限：不超过人民币 94.08 元/股（含）
- 回购价格调整起始日：2024 年 8 月 22 日（2023 年年度权益分派除权除息日）

一、回购股份的基本情况

2024 年 6 月 17 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。2024 年 6 月 28 日，经公司 2023 年年度股东大会批准，公司将通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购股份，所回购的股份用于减少注册资本并将依法注销。本次回购股份的资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含），回购股份价格不超过人民币 95.00 元/股（含），回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起的 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 6 月 18 日、2024 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《重庆西山科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2024-029）及《重庆西山科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-035）。

二、调整股份回购价格上限的原因

2024年8月16日，公司披露了《2023年年度权益分派实施公告》，公司按照维持每股分配比例不变的原则，对2023年度利润分配方案的利润分配总额进行调整，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），调整后的派发现金红利总额为48,884,689.00元（含税）。本次权益分派实施的股权登记日为2024年8月21日，除权除息日为2024年8月22日，具体内容详见公司于2024年8月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆西山科技股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-045）。

根据《回购报告书》，如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的价格上限进行相应调整。

三、本次回购股份价格上限的调整

根据《回购报告书》，本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过95.00元/股调整为不超过94.08元/股，具体的价格调整公式如下：

调整后的回购股份价格上限=（调整前的回购股份价格上限-每股现金红利） \div （1+流通股份变动比例）

由于公司本次进行差异化分红，上述公式中现金红利及流通股份变动比例指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利及流通股份变动比例。

根据公司2023年年度股东大会决议通过的利润分配方案，公司本次仅进行现金分红，不进行资本公积转增股本和送红股，因此，公司的流通股不会发生变化，流通股份变动比例为0。

每股现金红利=（参与分配的股本总数 \times 实际分派的每股现金红利） \div 总股本=（48,884,689 \times 1.00） \div 53,001,466 \approx 0.9223元/股（含税，保留四位小数）

综上，调整后的回购股份价格上限=（95.00-0.9223） \div （1+0） \approx 94.08元/股。

根据《回购报告书》，本次回购资金总额不低于人民币1亿元（含），不超过人民币2亿元（含）。本次调整回购价格上限后，按照本次回购金额上限人民币2亿元（含）、回购价格上限94.08元/股测算，回购数量约为2,125,850股，占权益分派实施完毕后公司总股本53,001,466股的比例约为4.0109%；按照本次

回购金额下限人民币 1 亿元（含）、回购价格上限 94.08 元/股测算，回购数量约为 1,062,925 股，占权益分派实施完毕后公司总股本的比例约为 2.0055%。具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

四、其他事项

除以上调整外，公司以集中竞价交易方式回购公司股份的其他事项均无变化。公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆西山科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 23 日